Japanese Utility Model No. 63-97236

- (a) characterized in that a clamper is coated on its surface for pressing a metal substrate with metal powder having a hardness higher than that of the metal substrate.
- (b) With this construction, since the metal powder bites into the metal substrate, the clamper can press the metal substrate over the entire surface of the clamper if its pressing surface is not leveled.
- (c) a clamper for pressing ..., which is coated on its top pressing surface with metal powder 11 having a hardness higher than the metal substrate. Accordingly, where the clamper 10_1 tilts slightly as shown in the pressing process, a pressing of the clamper 10_1 causes a front portion thereof to bite into the island 2, so that the clamper can press the island over the entire surface of the clamper.

Where the metal substrate is a lead frame, since it is generally made by punching a copper substrate, the metal powder 11 may be made of, for example, iron or titanium having a hardness higher than that of copper, or ideally diamond. Also, the metal powder 11 may be coated using a known technique such as sputtering or metallization.

5

10

15

20

			•
			•
		·	

⑨ 日本 国 特 許 庁 (JP) ⑩実用新案出願公開

母 公開実用新案公報(U) 昭63-97236

@Int.Cl.1

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)6月23日

H 01 L 21/607

6918-5F

審査請求 未請求 (全 頁)

図考案の名称

マウンター

廟 昭61-192118 御実

魯出 順 昭61(1986)12月12日

大久保 圭一郎

滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号 関西日本電気株式会社

内

⑪出 顋 人 関西日本電気株式会社 滋賀県大津市晴嵐2丁目9番1号

考案の名称

マウンター

実用新案登録請求の範囲



金属基板をクランパで押圧して、金属基板又は 金属基板上に取付けたペレットに、ワイヤをボン ディング結線するようにしたマウンターにおいて、 前記クランパの金属基板押圧面に、金属基板より も高硬度の金属粉末を塗着したことを特徴とする マウンター。

考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は、リードフレーム、ステム等に取付けたペレットに、ワイヤをボンティング結線するマウンターに関するものである。

従来の技術

従来、金属基板又は金属基板上に取付けたペレ

-1 -

公開実用 昭和63- 97236

ットに、ワイヤをボンディング結線する場合、ボンダーによる超音波振動が逃げないよう、金属基板をクランパで押圧するようにしている。

考案が解決しようとする問題点

しかしながら、金属基板上には、ペレットが取付けられているとか、金属基板が、アイラようにない。リード部が延びたリードの最近になって、金属基板では、金属基板であった。単圧することができなくて、伊圧が高いに対して、クランとは限らずるように水平に押圧できる強度を有するポンディンできず、ひどい場合にはなるというになった。



問題点を解決するための手段

本考案は、上記問題点を改良除去するために提案されたもので、クランパの金属基板押圧面に、金属基板よりも高硬度の金属粉末を塗着したことを特徴とする。

作用

(b) 上記構成にすることにより、金属粉末が金属基板に食い込むので、クランパの押圧面の水平が出ていなくても、クランパ全面で金属基板を押圧することができる。



実施例

公開実用 昭和63- 97236

端を保持するボンディング用受台、10,10 は、1 2
金属基板すなわち、アイランド部2及びリード部3 を押圧するクランパで、その先端押圧面に、金属基板よりも硬度の高い金属粉末11を塗着してある。従って、図示のように、押圧時、クランパ10 が若干傾いた場合、クランパ10 を押圧することにより、その前方が、アイランド部2に食い込み、クランパ全面で押圧できるようになる。



而して、金属基板がリードフレームの場合、通常、リードフレームは銅板の打抜きにより形成されているので、金属粉末11として、銅よりも高硬度な鉄、チタン等を用いることができるが、ダイヤモンドを用いるのが理想的である。又、金属粉末11の塗着に当っては、周知のスパッタ法、メタライズ法等を適用とするとよい。

尚、上記実施例は、本考案を、リードフレーム を用いるものに適用した場合であるが、その他の リードフレームを用いるものや、ステムを用いる もの等にも適用できる。

考案の効果

本考案は、以上のような構成であるから、クランパの押圧面の水平が出ていなくでも、押圧面に 塗着した金属粉末が、金属基板に食い込んで、クランパ全面で金属基板を押圧することができるようになり、片押えにより惹起していたポンディング結線不良を皆無とすることができ、しかも、信頼性も格段に向上するようになった。

図面の簡単な説明

第1図は、本考案に係るマウンターの簡略断面 図である。

2……アイランド部(金属基板)、

31,32 … リード部 (金属基板)、

4…ペレット、

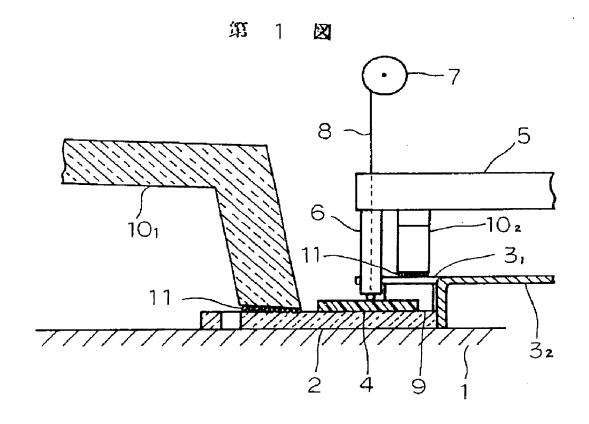
8 ワイヤ、

101,102 …・・クランパ、

11····金属粉末。



公開実用 昭和63- 97236



374

飞用新寀登録出顧人

関西日本電気株式会社

				,	•
					•
					•
·					
	·	•			